

Informazione Regolamentata n. 20159-26-2025

Data/Ora Inizio Diffusione 4 Giugno 2025 19:11:44

**Euronext Growth Milan** 

Societa' : ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT

Identificativo Informazione

Regolamentata

206583

Utenza - referente : ELESN01 - -

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 4 Giugno 2025 19:11:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Giugno 2025 19:11:44

Oggetto : ELES SOTTOSCRIVE UN ACCORDO

QUADRO CON UN LEADER A LIVELLO

MONDIALE NELLA FORNITURA DI AUTOMATED TEST EQUIPMENT

## Testo del comunicato

ELES SOTTOSCRIVE UN ACCORDO QUADRO CON UN LEADER A LIVELLO MONDIALE NELLA FORNITURA DI AUTOMATED TEST EQUIPMENT, RAFFORZANDO LA SUA POSIZIONE GLOBALE NEL MERCATO DEL TEST DI DISPOSITIVI AD ALTA POTENZA





## COMUNICATO STAMPA

# ELES SOTTOSCRIVE UN ACCORDO QUADRO CON UN LEADER A LIVELLO MONDIALE NELLA FORNITURA DI AUTOMATED TEST EQUIPMENT,

## RAFFORZANDO LA SUA POSIZIONE GLOBALE NEL MERCATO DEL TEST DI DISPOSITIVI AD ALTA POTENZA

Todi (PG), 04 giugno 2025 – ELES S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan, e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical ("ELES"), è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo quadro della durata di 5 anni (il "Contratto") con un leader a livello mondiale nella fornitura di strumentazione di test e misurazione di precisione, sistemi di test automatizzati e soluzioni chiavi in mano di test e automazione (la "Parte"). Il Contratto prevede una partnership strategica tra ELES e la Parte per lo sviluppo di una nuova soluzione completamente automatizzata per il Burn-In Test, finalizzata alla produzione in volumi di dispositivi High-Performance Computing (HPC).

La sottoscrizione del Contratto consentirà ad ELES l'apertura di un nuovo mercato nella fornitura di soluzioni di test per gli impianti di produzione in volumi di dispositivi HPC in tutto il mondo. In base a tale Contratto, ELES sarà responsabile della progettazione, produzione e fornitura della piattaforma di Test e delle Applicazioni (Test Programs e Socket Boards).

Antonio Zaffarami, Presidente di ELES S.p.A., ha dichiarato: "ELES ha progressivamente specializzato la propria offerta per la qualifica dei chip riferendosi quindi principalmente ai Reliability Lab sia interni ai Semiconductor Players che indipendenti. L'accordo con un partner globale di primissimo piano si concentra sullo sviluppo congiunto di una cella Burn-In completamente automatizzata per very hi-power computing chip: una soluzione Tray-to-Tray (BiBless) altamente innovativa, progettata specificamente per la produzione di massa di dispositivi ad alte prestazioni.

L'integrazione di questa soluzione completamente automatizzata per dispositivi HPC ci posiziona come leader in un segmento in rapida crescita, ora finalmente rivolto (grazie alla completa automazione) alle linee di produzione di chip. Il mercato dell'High-Performance Computing, alla base dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale e dei data center, rappresenta uno dei principali motori di crescita previsti per l'industria dei semiconduttori, con una crescita stimata del +14% nel 2025 e prospettive di sviluppo sostenuto fino al 2032 (fonte: Gartner).

In questo contesto, ELES consolida il suo ruolo di partner tecnologico globale, in grado di offrire soluzioni di test avanzate per soddisfare i più elevati standard di qualità, affidabilità e automazione nella produzione di massa."











Your Partner in Semiconductor Reliability

"La firma di questo accordo" – ha aggiunto Francesca Zaffarami, CEO di Eles S.p.A. – "rappresenta un importante traquardo per ELES, consentendoci di rafforzare in modo significativo la nostra presenza nei mercati americano e asiatico e la riconoscibilità del nostro marchio nel mondo. La scelta delle soluzioni ELES da parte del nostro Partner, leader nel mercato delle apparecchiature di test automatizzate, è per noi motivo di grande soddisfazione, e lo è ancora di più l'opportunità di aumentare la nostra quota di mercato nel settore dei test dei dispositivi HPC, un settore che rappresenta uno dei pilastri su cui si basa la crescita del mercato dei semiconduttori".

#### Per maggiori informazioni

Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor relation@eles.com

Euronext Growth Advisor: illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T+39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.











## **PRESS RELEASE**

# ELES ENTERS INTO A MASTER PURCHASE AGREEMENT WITH A WORLD LEADING SUPPLIER OF AUTOMATED TEST EQUIPMENT,

# STRENGTHENING ITS GLOBAL POSITION IN THE HIGH-POWER DEVICE TESTING MARKET

**Todi (PG), June 04, 2025** - **ELES S.p.A.**, a company listed on Euronext Growth Milan, and a worldwide provider of solutions for semiconductor devices (IC integrated circuits) testing with Safety and Mission Critical applications ("**ELES**"), is pleased to announce that it has entered into a 5-year term master purchase agreement (the "**Agreement**") with a world leading supplier of precision test and measurement instrumentation, automated test systems, and test & automation turnkey solutions (the "**Party**"). The Agreement establishes a strategic partnership between ELES and the Party for the manufacturing of a new fully automated Burn-In solution for the Mass Production of High-Performance Computing (HPC) Devices.

The Agreement signed will open up a new market for ELES in the supply of Test solutions for high-volume HPC device manufacturing plants worldwide. Under this Agreement, ELES will be responsible for the design, production, and supply of the Test platform, and Test Application sets (including test programs and socket boards).

**Antonio Zaffarami,** Chairman of ELES S.p.A., stated: "ELES has progressively specialized its offering for chip qualification, with the primary clients being the Reliability Labs both within semiconductor players and independent ones. The agreement with a top-tier global partner focuses on the joint development of a completely automated Burn-In cell for very high power computing chips — a highly innovative Tray-to-Tray solution (BiBless), specifically designed for the mass production of high-performance computing devices.

The integration of this fully automated solution for HPC devices positions us as a leader in a rapidly growing segment, now finally aimed (thanks to complete automation) at chip production lines. The High-Performance Computing market, which underpins the evolution of artificial intelligence and data centers, represents one of the main growth drivers forecasted for the semiconductor industry, estimated to grow by +14% in 2025 with sustained development prospects through 2032 (source: Gartner).

In this context, ELES consolidates its role as a global technology partner, capable of offering advanced test solutions to meet the highest standards of quality, reliability, and automation in mass production."











Your Partner in Semiconductor Reliability

"The signing of this agreement" – added **Francesca Zaffarami**, CEO of Eles S.p.A., – "represents an important milestone for ELES, allowing us to significantly strengthen our presence in the American and Asian markets and our brand awareness in the world. The choice of ELES solutions by our Partner, a leader in Automated Test Equipment market, is a source of great satisfaction for us, and even more so is the opportunity to increase our market share in the testing of devices for High-Performance Computing, a sector that represents one of the pillars on which the growth of the semiconductor market is based."

\*\*\*

#### **Further information:**

Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000 | investor relation@eles.com

Euronext Growth Advisor: Illimity Bank S.p.A. | T +39 02 82 84 96 99 | eles@illimity.com

Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | trading-desk@mitsim.it

Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called "ZERO DEFECTS" microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.







Fine Comunicato n.20159-26-2025

Numero di Pagine: 6